

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) [2] @ 20mA		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
WP937IID	High Efficiency Red (GaAsP/GaP)	Red Diffused	4	10	60°
			*2	*4	
	High Efficiency Red (GaAsP/GaP)		4	10	
			*2	*4	

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.
 2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.
- * Luminous intensity value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.		Max.	Units	Test Conditions
λpeak	Peak Wavelength	High Efficiency Red	627	*627		nm	IF=20mA
λD [1]	Dominant Wavelength	High Efficiency Red	625	*617		nm	IF=20mA
Δλ1/2	Spectral Line Half-width	High Efficiency Red	45			nm	IF=20mA
C	Capacitance	High Efficiency Red	15			pF	VF=0V;f=1MHz
VF [2]	Forward Voltage	High Efficiency Red	2		2.5	V	IF=20mA

Notes:

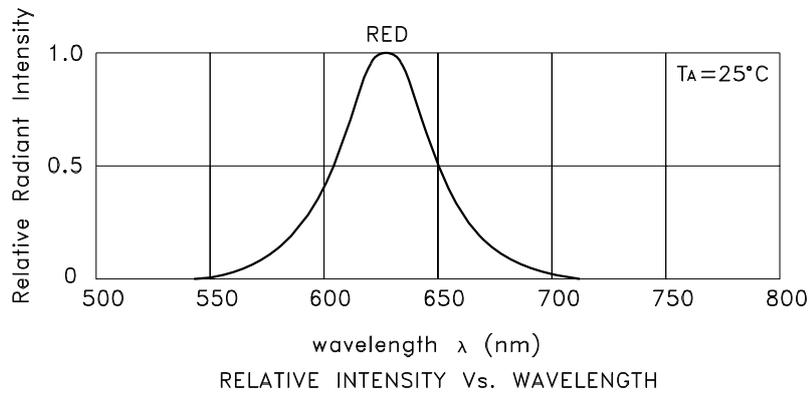
- 1.Wavelength: +/-1nm.
 2. Forward Voltage: +/-0.1V.
- *Wavelength value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

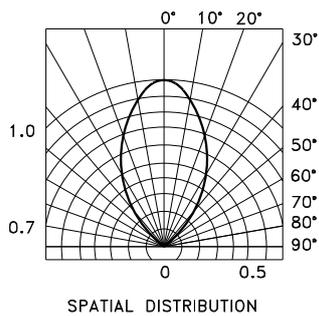
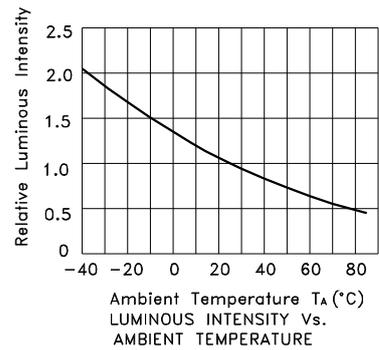
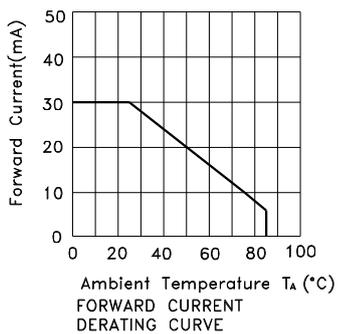
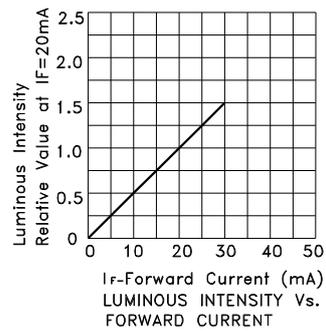
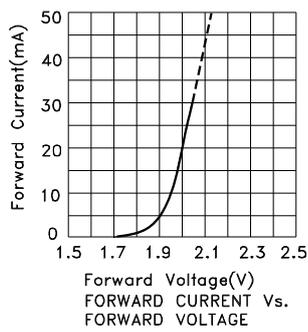
Parameter	High Efficiency Red	Units
Power dissipation	75	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	160	mA
Electrostatic Discharge Threshold (HBM)	8000	V
Operating/Storage Temperature	-40°C To +85°C	
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 3 Seconds	
Lead Solder Temperature [3]	260°C For 5 Seconds	

Notes:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
2. 2mm below package base.
3. 5mm below package base.



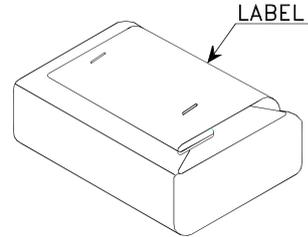
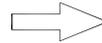
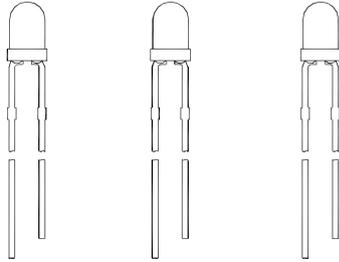
High Efficiency Red WP937IID



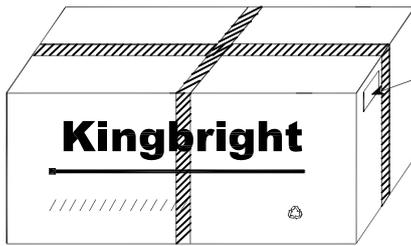
Kingbright

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

WP937IID

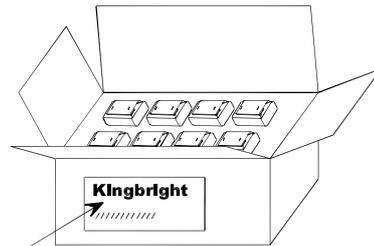
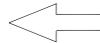


500PCS / BAG



40K / 9# BOX

OUTSIDE LABEL



OUTSIDE LABEL

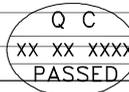
20K / 5# BOX

Kingbright

P/NO: WP937xxx

QTY: 500 pcs

Q.C.



S/N: XXXX

CODE: XXX

LOT NO:



XXXXXXXXXXXX

RoHS Compliant

PRECAUTIONS

1. The lead pitch of the LED must match the pitch of the mounting holes on the PCB during component placement. Lead-forming may be required to insure the lead pitch matches the hole pitch. Refer to the figure below for proper lead forming procedures. (Fig. 1)

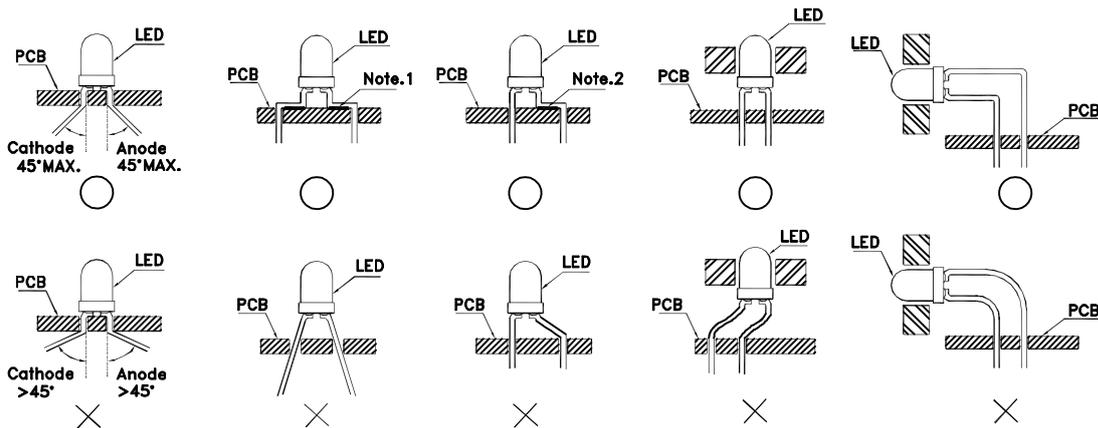


Fig.1

”○” Correct mounting method ”×” Incorrect mounting method

2. When soldering wire to the LED, use individual heat-shrink tubing to insulate the exposed leads to prevent accidental contact short-circuit. (Fig.2)
3. Use stand-offs (Fig.3) or spacers (Fig.4) to securely position the LED above the PCB.

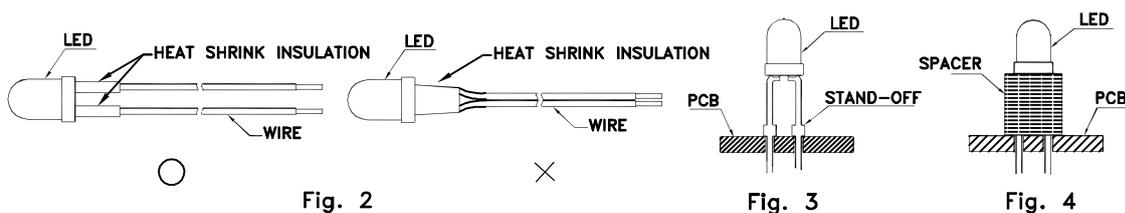


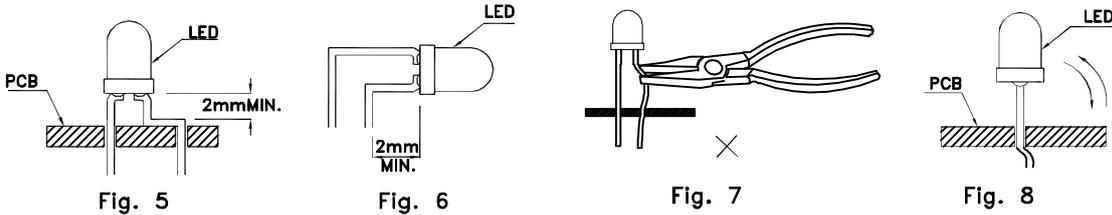
Fig. 2

Fig. 3

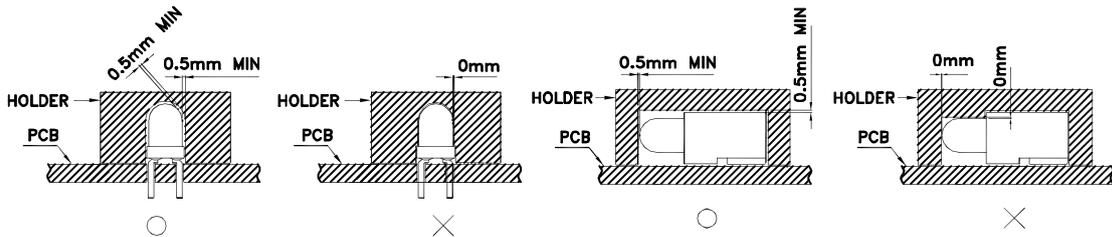
Fig. 4

4. Maintain a minimum of 2mm clearance between the base of the LED lens and the first lead bend. (Fig. 5 and 6)
5. During lead forming, use tools or jigs to hold the leads securely so that the bending force will not be transmitted to the LED lens and its internal structures. Do not perform lead forming once the component has been mounted onto the PCB. (Fig. 7)

6. Do not bend the leads more than twice. (Fig. 8)



7. During soldering, component covers and holders should leave clearance to avoid placing damaging stress on the LED during soldering.

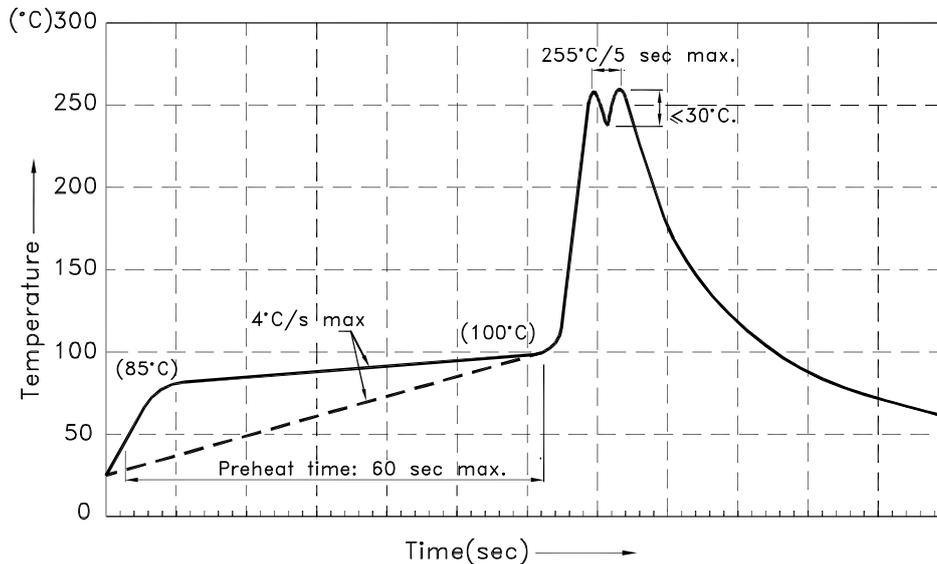


8. The tip of the soldering iron should never touch the lens epoxy.

9. Through-hole LEDs are incompatible with reflow soldering.

10. If the LED will undergo multiple soldering passes or face other processes where the part may be subjected to intense heat, please check with Kingbright for compatibility.

11. Recommended Wave Soldering Profiles:



Notes:

1. Recommend pre-heat temperature of 105°C or less (as measured with a thermocouple attached to the LED pins) prior to immersion in the solder wave with a maximum solder bath temperature of 260°C
2. Peak wave soldering temperature between 245°C ~ 255°C for 3 sec (5 sec max).
3. Do not apply stress to the epoxy resin while the temperature is above 85°C.
4. Fixtures should not incur stress on the component when mounting and during soldering process.
5. SAC 305 solder alloy is recommended.
6. No more than one wave soldering pass.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А